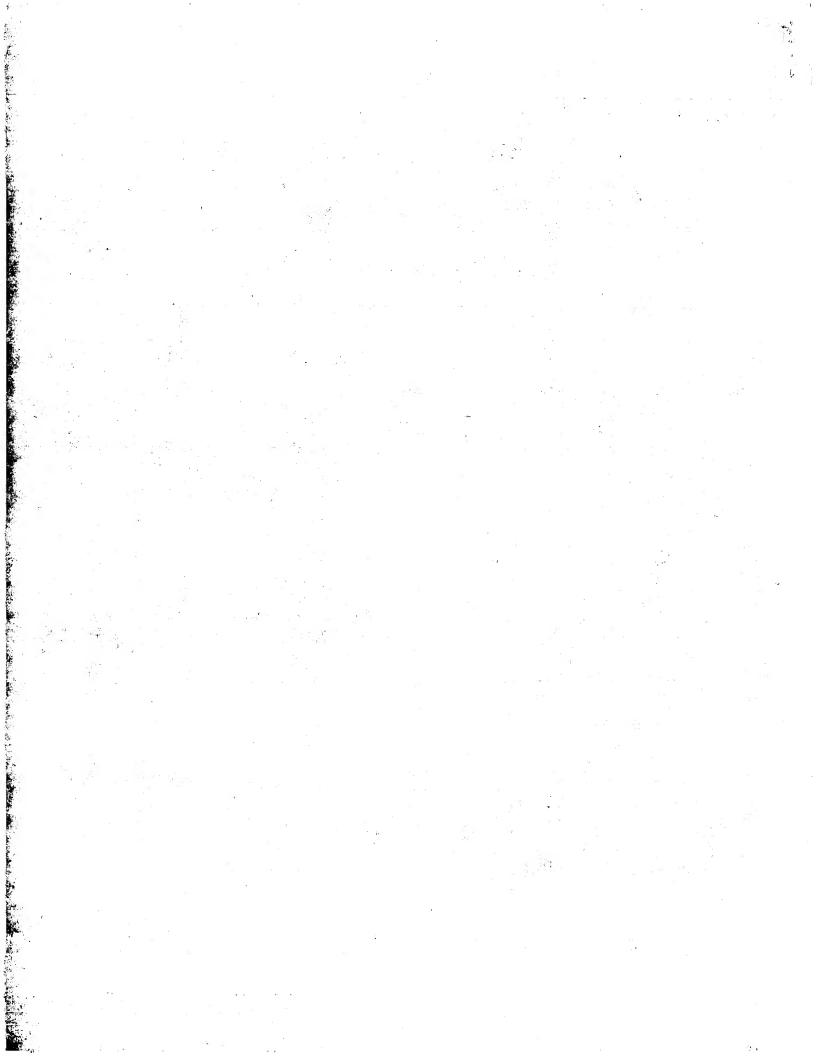
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv. 013402167 **Image available** WPI Acc No: 2000-574105/*200054* XRAM Acc No: C00-171256 XRPX Acc No: N00-424811 Organic electroluminescence element includes organic layer with polymerization film of phthalocyanine compound Patent Assignee: FUTABA DENSHI KOGYO KK (FUTK) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 2000150146 A 20000530 JP 98313375 Α 19981104 200054 B Priority Applications (No Type Date): JP 98313375 A 19981104 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 2000150146 A 9 H05B-033/10 Abstract (Basic): *JP 2000150146* A NOVELTY - The organic electroluminescence element has organic layer which includes a polymerization film of phthalocyanine compound chosen from predetermined group formed by ion-plating. DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for organic electroluminescence element manufacturing method. USE - Organic electroluminescence element. ADVANTAGE - The utilization factor of red-color light emission is improved. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the structure of ion-plating apparatus. pp; 9 DwgNo 1/8 Title Terms: ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; ELEMENT; ORGANIC; LAYER; FILM; PHTHALOCYANINE; COMPOUND Derwent Class: E12; L03; U12; U14; X26 International Patent Class (Main): H05B-033/10 International Patent Class (Additional): H05B-033/14; H05B-033/22 File Segment: CPI; EPI Manual Codes (CPI/A-N): E05-L03B; L03-C04; L03-H04A Manual Codes (EPI/S-X): U12-A01A1X; U14-J01; X26-J Chemical Fragment Codes (M3): *01* A429 A960 C710 D000 E350 M280 M320 M411 M511 M520 M530 M540 M630 M781 M904 M905 M910 Q454 R043 R01160-K R01160-U 07541 Ring Index Numbers: ; 07541

Derwent Registry Numbers: 1160-U

01 129562-0-0-0-CL, USE

Key Word Indexing Terms:

Specific Compound Numbers: R01160-K; R01160-U



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-150146 (P2000-150146A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.Cl.'		鐵別記号	FI		テーマコート* (書)
H05B	•		H05B	33/10	3 K 0 0 7	,
	33/14			33/14	A	
	33/22			33/22	D	
			٠		В	

審査請求 未請求 競求項の数4 OL (全 9 頁)

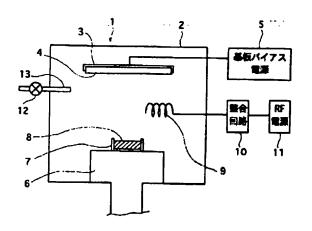
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(21)出顯番号	特 藏平10-313375	(71)出顧人 000201814
(20) WIND	Writehall I A II (1000 11 A)	双葉電子工業株式会社
(22)出順日	平成10年11月4日(1998.11.4)	千葉県茂原市大芝629
		(72)発明者 高橋 尚光
		千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
		会社内
		(72)発明者 鶴岡 誠久
		千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
		会社内
		(74)代理人 100067323
		1
		弁理士 西村 製光 (外1名)

(54) 【発明の名称】 有機EL素子及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】CuPcの透過率を改善して有機EL素子の有機材料 に利用する。

【解決手段】真空槽2中を10-5 Torr以下とし、ボート7を400~500 ℃に加熱してCuPc 8を蒸発させる。この時真空槽2中にAr等のガスを導入して真空度を10-1~10-4 Torr以上にし、コイル電極9に高周波電力を印加してプラズマを発生させる。基板ホルダー3に500V以下の加速電圧を印加する。プラズマ化したCuPcが基板4に向けて移動し、基板4の表面に堆積してプラズマ重合膜を生成する。CuPcのプラズマ重合膜は、単なる蒸着膜に比べて乗らによって結晶状態が変わり、近接するCuPc分子間の相互作用が減少し、顔料としての隠蔽力が低下したためである。発光層に赤色発光のDCMを有する有機比素子において正孔注入層をCuPcの重合層で形成する。輝度は比較例よりも向上し、赤色の透過率が高いためにスペクトルの幅が狭くなり色純度が良くなる。



最終頁に続く

10

20

30

40

・・・(化2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一方が透光性を有する陽極と 陰極の間に発光層を含む複数の有機層を備えた有機EL 素子において、

前記有機層が、イオンプレーティング法により形成したフタロシアニン化合物の重合膜を含んでいる有機EL素子。

【請求項2】 前記フタロシアニン化合物が、化学式 (化1)、化学式(化2)、化学式(化3)、化学式 (化4)、化学式(化5)、化学式(化6)、化学式 (化7)、化学式(化8)、化学式(化9)、化学式 (化10)で示す各物質の群から選択された請求項1記 載の有機EL素子。

【化1】

【化8】

3 ...(nza)

(4c9) ...(c9)

[{E10}]

【請求項3】 前記フタロシアニン化合物の重合膜が、電子輸送層と正孔注入層のいずれか一方として設けられている請求項1記載の有機EL素子。

【請求項4】 少なくとも一方が透光性を有する陽極と 陰極の間に発光層を含む有機層を備えた有機EL素子の 40 製造方法において、

プラズマ化したフタロシアニン化合物に運動エネルギー を与えて所定の堆積面上に堆積させてフタロシアニン化 合物の重合膜を形成する工程を含む有機EL素子の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機層の一部にフタロシアニン化合物の層を有する有機EL素子とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】図8は、特開昭63-295695号にて開示された有機EL素子の構造を示す断面図である。透光性を有するガラス基板100の上には、ITO等の透明電極101、有機材料からなる正孔注入層102と正孔輸送層103と発光層104、そしてMgAg等の金属電極105が、順次積層されている。ここで、正孔注入層102としてはCuPc(銅フタロシアニン)が使用されている。素子としての耐久性を向上させるために、ガラス板等からなる背面板106が接着剤107で前記ガラス基板100上に取り付けられ、前記層構造を封止している。

【0003】透明電極101と金属電極105の間に、透明電極を正極として電圧を印加し、両電極間に電流を流すことにより発光層が発光する。この発光は、透明電極とガラス基板を通して観察される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前記正孔注入層102 のCuPc (銅フタロシアニン)は蒸着によって形成されていた。このCuPcの蒸着膜は緑から赤色領域に吸収帯を有しており、発光層の発光に赤色成分が多く含まれる場合には発光の多くが正孔注入層で吸収されてしまうので、十分な赤色発光の輝度が得られない。このように、従来のCuPcによれば赤や緑を通しにくいので、白色の発光を得ようとした場合でも青色になってしまう。

【0005】本発明は、フタロシアニンの有する顔料としての隠蔽力を調整して透過率を向上させ、以て発光への影響を軽減してフタロシアニンを有機層の材料として30 有効に利用できるようにすることを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載された有機EL素子(20,30)は、少なくとも一方が透光性を有する陽極(22,32)と陰極(27,37)の間に発光層(電子輸送発光層25,発光層35)を含む複数の有機層を備えた有機EL素子において、前記有機層が、イオンプレーティング法により形成したフタロシアニン化合物の重合膜(正孔注入層23,電子輸送層36)を含んでいることを特徴としている。

【0007】請求項2に記載された有機EL素子は、請求項1記載の有機EL素子(20,30)において、前記フタロシアニン化合物が化学式(化1)~化学式(化10)で示す10の物質の群から任意に選択されたものであることを特徴としている。

【0008】請求項3に記載された有機EL素子は、請求項1記載の有機EL素子(20,30)において、前記フタロシアニン化合物の重合膜が、電子輸送層(36)と正孔注入層(23)のいずれか一方として設けられていることを特徴としている。

50 【0009】請求項4に記載された有機EL素子(2

0,30)の製造方法は、少なくとも一方が透光性を有する陽極(22,32)と陰極(27,37)の間に発光層(電子輸送発光層25,発光層35)を含む有機層を備えた有機EL素子の製造方法において、プラズマ化したフタロシアニン化合物に運動エネルギーを与えて所定の堆積面上に堆積させてフタロシアニン化合物の重合膜(正孔注入層23,電子輸送層36)を形成する工程を含んでいる。

[0010]

【発明の実施の形態】本例の有機EL素子は、陰極と陽 10 極の間に挟まれた有機層の中に、イオンプレーティング 法により形成したフタロシアニン化合物の重合膜がある ことを特徴としている。まず、イオンプレーティング法 を用いたフタロシアニン化合物重合膜の製造方法を説明 する。

【0011】図1は本方法に用いるイオンプレーティン グ装置1の図である。 真空槽2は、図示しない排気手段 を用いて内部を所望の真空雰囲気にすることができる。 真空槽2の上部には基板ホルダー3が設けられている。 基板ホルダー3は、フタロシアニン化合物重合膜を堆積 20 させるための基板4を着脱可能に保持する。この基板ホ ルダー3には基板パイアス電源5が接続され、後述する プラズマを加速して基板4に引き寄せることができるよ うに構成されている。真空槽2の下部には、加熱手段6 が設置されている。WやMo等からなるボート7内に蒸 着源8を入れ、この加熱手段6上に載置して加熱すれ ば、蒸着源8は熱により蒸発する。真空槽2内の加熱手 段6の上方側部には、コイル電極9が配置されている。 コイル電極9には整合回路10を介してRF電源11が 接続されており、近傍の分子にエネルギーを与えてプラ 30 ズマを発生させることができる。 真空槽 2にはガス導入 弁12を介してガス導入管13が接続されており、内部 に所望の雰囲気ガスを所望の量だけ導入できるようにな っている。

【0012】前記イオンプレーティング装置1を用いて基板4の表面にフタロシアニン化合物の重合膜を形成する。まず、真空槽2中の加熱手段6に、WやMoのボート7を設置する。このボート7内にCuPcを入れる。真空槽2中を10-5Torr以下の真空度になるように排気する。次に、加熱手段6に通電してボート7を400~40500℃程度の温度に加熱し、CuPcを蒸発させる。この時、ガス導入弁12を操作して真空槽2中にAr等のガスを導入して真空度を10-1~10-4Torr以上にし、コイル電極9に高周波電力を印加してプラズマを発生させる。基板ホルダー3に500V以下の加速電圧を印加すると、プラズマ化したCuPcが基板ホルダー3に取り付けた基板4に向けて移動し、基板4の表面に堆積してプラズマ重合膜を生成する。

【0013】以上のようにして得られたCuPcのプラ する有機EL素子も製作した。CuPc以外は上述した ズマ重合膜における波長と透過率の関係について説明す 50 のと同一の構造である。即ち、本例の有機EL素子は、

る。図2は、前述の工程において、加速電圧10V、高 周波電力20Wの条件で生成したCuPcのプラズマ重 合膜における可視部の透過率曲線である。これに対し、 図3は、本工程で処理する前のCuPcの可視部の透過 率曲線である。図3では、赤色光である613nm付近 よりも長波長側の透過率は、これよりも短波長側に比べ て略半分程度の低さになっている。図2に示すように本 例のCuPcのプラズマ重合膜においては、赤色領域で の透過率は図3に比べて大幅に向上している。これは、 プラズマ重合によって結晶状態が変わり、近接するCu Pc分子間の相互作用が減少したため、顔料としての隠 蔵力が低下したためと考えられる。また、高周波電力を 印加して行うインプレーティング法によれば、堆積した プラズマ重合膜の表面の凹凸は小さくなって平滑にな り、このため発光に寄与しない無効電流が少なくなる。 【0014】次に、前述したイオンプレーティング法で 形成した銅フタロシアニン化合物の重合膜を有機層に有 する有機EL素子を説明する。

【0015】図4は、正孔注入層が前記網フタロシアニン化合物の重合膜で形成されている場合の有機EL素子20である。透光性のガラス基板21の上に、In2O 等の透光性の導体を蒸着し、フォトリソグラフィー法により透明電極22を形成する。ガラス基板21をUVO3等によって洗浄する。

【0016】透明電極22の上に正孔注入層23を形成する。本例では、正孔注入層23として、銅フタロシアニン化合物のプラズマ重合膜を、前述したイオンプレーティング法を用いて高周波電力40Wで生成する。膜厚は10~100nmとする。

【0017】正孔注入層23の上に正孔輸送層24としてα-NPDを10~100nmの膜厚で蒸着する。
【0018】正孔輸送層24の上に電子輸送・発光層25を設ける。本例の電子輸送・発光層25は、Alq3と、600nm付近に発光のピークを有する赤色発光蛍光体であるDCMとを、10~100nmの膜厚で共蒸着して形成する。この場合、DCMはAlq3の0.5~3%とする。

【0019】電子輸送・発光層25の上に電子注入層26としてLiF膜を0.5~1nmの膜厚で蒸着する。 【0020】電子注入層26の上に陰極27としてA1を50~200nmの膜厚で蒸着する。

【0021】以上説明した有機層が大気にさらされないように、ドライN2、ドライAr、ドライ空気等の雰囲気中でガラス基板21上に金属容器・ガラス容器・樹脂容器等の容器部28を接着剤29で固着する。

【0022】本例の有機EL素子20と比較するために、イオンプレーティング法によらないCuPc、即ち高周波電力0Wで単に蒸着したCuPcを正孔注入層とする有機EL素子も製作した。CuPc以外は上述したのと同一の構造である。即ち、本例の有機EL表子は

正孔注入層23がCuPcのプラズマ重合膜であるが、 比較例の正孔注入層はCuPcの単なる蒸着膜である。 【0023】図5は、本例と比較例の電流密度-輝度特 性を示すグラフである。本例の電流に対する輝度は比較 例よりも向上している。

【0024】図6は、本例と比較例の波長-強度特性を 示すグラフである。本例と比較例の素子はDCMによっ て赤色発光を行うが、実線で示す本例は赤色の透過率が 高いためにスペクトルの幅が狭くなり、破線で示す比較 例に比べて色純度が良くなっている。

【0025】次に、本例の銅フタロシアニン化合物の重 合膜を有機層に有する有機EL素子の他の例を説明す る。図7は、前記銅フタロシアニン化合物の重合膜を電 子輸送層に使用した有機EL紫子30の断面図である。 【0026】ガラス基板31の上には、ITO等の透光 性の導電材料で陽極32が形成されている。陽極32の 上には、正孔注入層33、正孔輸送層34、発光層3 5、そして電子輸送層3.6が順次積層して形成されてい る。本例では、前記電子輸送層36が前記銅フタロシア ニン化合物の重合膜で構成されている。そして、前記電 20 過率曲線である。 子輸送層36の上に陰極37が形成されている。図示し ないが、図4に示した例と同様に、ガラス基板31の上 に容器部を封着して有機層を保護してもよい。

【0027】本例によれば、発光層35から前方に出た 光は、矢印Aに示すように、正孔輸送層34と正孔注入 層33と陽極32を通過してガラス基板31から外に照 射される。発光層35から後方に出た光は、矢印Bに示 すように、電子輸送層36を通過して陰極37に達し、 そこで反射してもう一度電子輸送層36を通過し、その 後に正孔輸送層34と正孔注入層33と陽極32を通過 30 機EL素子の構造を示す断面図である。 してガラス基板31から外に照射される。よって、陰極 37側に進んだ光は電子輸送層36を2回通過するた め、層に着色があると光の減衰が大きくなってしまう。 しかしながら、本例によれば、電子輸送層36を構成す る銅フタロシアニン化合物は、赤色の透過率の低い単な る蒸着膜ではなく、イオンプレーティング法によって作 られた透過率の高いプラズマ重合膜である。よって、有 機EL素子の発光層の光の取り出しが効率的になるとい う効果がある。

【0028】以上説明した例では、イオンプレーティン 40 35 発光層 グ法によってプラズマ重合膜とされたフタロシアニン化 合物はCu化合物であったが、その外に前記化学式(化 1)~(化10)に記載したフタロシアニン化合物も同

様の方法で製造することができ、有機EL素子の有機層 の材料として前述した例と同様に使用できる。

[0029]

【発明の効果】本発明によれば、有機EL素子の有機層 の一部に用いられるフタロシアニン化合物を、イオンプ レーティング法によりプラズマ重合膜として形成した。 このため、プラズマ重合膜となったフタロシアニン化合 物は可視光赤色部の透過率が向上し、赤色発光蛍光体の 発光が吸収されにくくなり、赤色発光の利用率が向上す 10 る。また、このフタロシアニンのプラズマ重合膜の表面 は、通常の蒸着膜よりも平滑になるため、発光に寄与し ない無効電流が少なくなるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態において使用されるイオン プレーティング装置1の構造を模式的に示す図である。 【図2】加速電圧10V、高周波電力20Wの条件下、 イオンプレーティング法により生成したCuPcのプラ ズマ重合膜における可視部の透過率曲線である。

【図3】通常の蒸着で生成したCuPc膜の可視部の透

【図4】正孔注入層が本例の銅フタロシアニン化合物の 重合膜で形成されている有機EL素子の断面図である。 【図5】本例と比較例の電流密度 - 輝度特性を示すグラ フである。

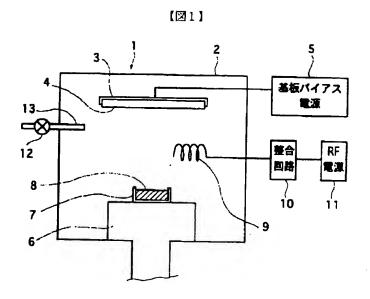
【図6】本例と比較例の波長-強度特性を示すグラフで ある。

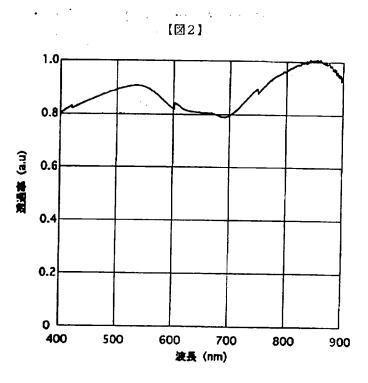
【図7】本例の銅フタロシアニン化合物の重合膜を電子 輸送層に使用した有機EL素子の断面図である。

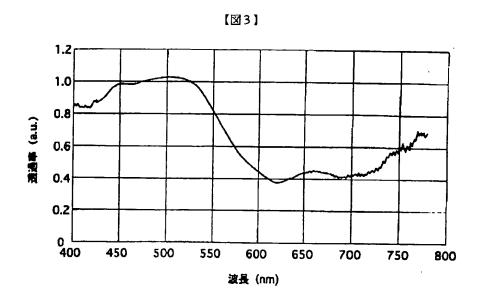
【図8】特開昭63-295695号にて開示された有

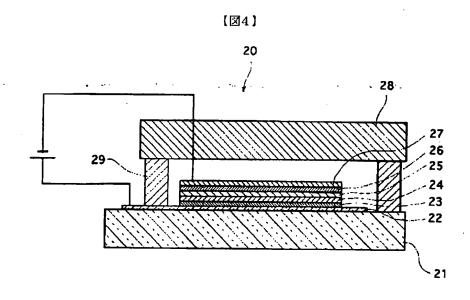
【符号の説明】

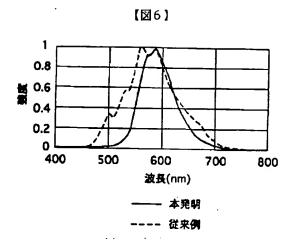
- 1 イオンプレーティング装置
- 20,30 有機EL装置
- 22 陽極としての透明電極
- 23 フタロシアニン化合物の重合膜からなる正孔注入
- 25 電子輸送発光層
- 27,37 陰極
- 32 陽極
- 36 フタロシアニン化合物の重合膜からなる電子輸送



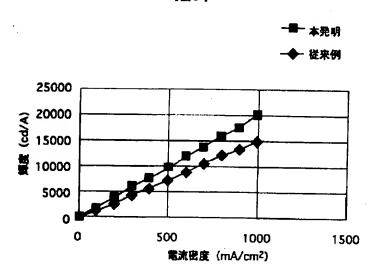




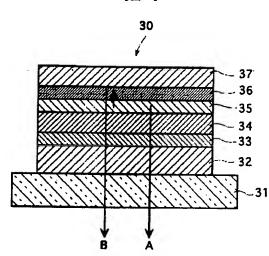




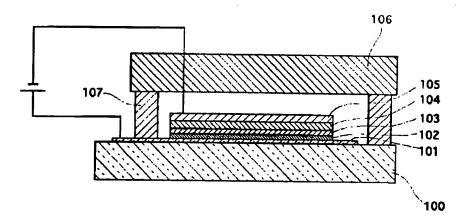




【図7】



【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 福田 辰男 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式 会社内

(72)発明者 小林 範久
千葉県千葉市稲毛区長沼原町317-1-8
-704
(72)発明者 田中 豊英
千葉県千葉市稲毛区天台6-9-1
Fターム(参考) 3K007 AB03 AB04 AB06 CB01 DA01

DB03 EB00 FA01

**	* • • •						*
							"
	•						
	*	· · ·					
							, — - <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>
		,				- v	
	- F						
		in the market			j.		
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in a		*			₹ °
			•		9 2		
•							
Ţ.		•	4				
						r r	•
	ý.						
) •					P. T.
*.·.						* (*).	
	·					* 14	•
-				£.**			
		•					
	*		. Proj	•			
	*						
	· ·						
	•					, 1	
er eg i						, z,	
			14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	*					9.5	المنور * المنور
							4
						00	4
	• *			e* _		Λ.	
							4-21
<u>.</u> 9			-	24			i de la companya de l
	•						
	• •						· a.
			* ***				
	• 0			. %			